

Matter 模块规格书 HM-MT2401C





目录

1	产品概述	3
2	模块特点	4
3	电气特性	5
4	模块功能说明	6
5	应用示意图	7
6	模块引脚	8
	6.1 模块引脚分布	8
	6.2 模块引脚定义	9
7	模块尺寸	10
8	硬件设计注意事项	11
9	常见问题	13
	9.1 传输距离不理想	13
	9.2 易损坏——异常损坏	13
	9.3 误码率太高	13
10	回流焊条件	14
11	静电放电警示	15
12	文档变更记录	16
13	联系方式	17



1 产品概述

HM-MT2401C是一款基于2.4 GHz频段的Matter over Thread无线通信模块。它包括一个高性能、高度集成的射频处理芯片EFR32MG24,内嵌低功耗32位ARM® Cortex®-M33内核,1536kB Flash,256kB RAM,以及丰富的外设资源,模块搭载四代IPEX天线座和外置天线接口,支持Matter、Thread、BLE等无线通信技术,可用于开发Matter over Thread终端设备。使用HM-MT2401C模块能帮助客户将原有的无线智能家居设备轻松升级为满足Matter标准的智能家居设备。



2 模块特点

- 高性能 32 位 78.0 MHz ARM Cortex®-M33 , 带有 DSP 指令和浮点单元, 可实现高效的信号处理
- 协议支持 Matter, OpenThread, Zigbee, Bluetooth 低功耗 (BLE 5.3)
- 片上集成高达 1536KB 的 FLASH 和 256KB 的 RAM
- 2.4 GHz 无线电操作
- 安全库
 - AES128/192/256、 ChaCha20-Poly1305、 SHA-1、 SHA-2/256/384/512、
 ECDSA+ECDH (P-192、P-256、P-384、P-521)、Ed25519 与 Curve25519、J-PAKE、
 PBKDF2 的硬件加密加速
 - 真随机数生成器 (TRNG)
 - ARM® TrustZone®
 - 安全启动(信任安全加载程序的根)
 - 安全调试解锁
 - DPA 对策
 - 使用 PUF 进行安全密钥管理
 - 防篡改
- 广泛的 MCU 外围设备选择
- 支持内部 RTC 实时时钟
- 通过 FCC / CE 认证
- 符合 ROHS / REACH / CA Prop 65 标准要求



3 电气特性

● 工作电压: 1.71V-3.8V

● 工作温度: -40℃~+125℃

● 调制模式: 2 (G)FSK, 可配置完整波形、OQPSK DSSS、(G)MSK

● 调制频率: 2402MHz-2483.5MHz

● 接收灵敏度:

• 在 250 kbps O-QPSK 的条件下,灵敏度为 -105.4 dBm

• 在 125 kbps GFSK 的条件下, 灵敏度为 -105.7 dBm

• 在 1 Mbps GFSK 的条件下, 灵敏度为 -97.6 dBm

• 在 2 Mbps GFSK 的条件下, 灵敏度为 -94.8 dBm

● 最大发射功率: +10 dBm

● 接收数据瞬间电流:

• RX 电流为 4.4 mA (1 Mbps GFSK)

• RX 电流为 5.1 mA (250 kbps O-QPSK DSSS)

● 发送数据瞬间电流:

• 在 0 dBm 输出功率的条件下, TX 电流为 5 mA

• 在 10 dBm 输出功率的条件下, TX 电流为 19.1 mA

● 低系统功耗电流:

• 频率为 39.0 MHz 时, 在活动模式(EM0)下的电流消耗为 33.4μA/MHz

 在 EM2 深度睡眠模式下,电流为 1.3μA (保留 16 kB RAM, RTC 从 LFRCO 中运行)



4 模块功能说明

只需要通过简单的接口设计,将 HM-MT2401C 模块集成到智能家居终端设备 (如灯、开关、插座、门锁、窗帘电机、门铃、温控器、传感器等设备),即可将原有智能家居设备升级为满足 Matter 标准规范的 Matter 设备。用户通过手机智能家居 App 如 Apple 生态系统的 Home App 扫描 Matter 设备的二维码,经过简单的几步操作,即可轻松通过蓝牙对 Matter 设备进行配网,从而将其加入到已有的 Matter 网络。

基于 HM-MT2401C 模块开发的 Matter 设备可以无缝加入到 Google Home、Apple Home、Amazon Alexa 以及三星 SmartThings 等智能家居生态系统,大大简化客户产品开发周期,加快产品上市,并能有效提升用户体验。



5 应用示意图

使用华普微的 Matter 模块开发 Matter 产品非常简单,主要分为两种工作方式: 一种是通过 串口外接主控方式。主控和 Matter 模块通过串口协议进行通讯,这样可以很好地将 Matter 固件功能和产品功能区分开。模块应用示意图如图 5.1 所示; 二是 SoC 方式,即 Matter 固件功能和产品功能都由模块上主芯片实现。



图 5.1 模块应用示意图——通过串口外接主控方式



6 模块引脚

6.1 模块引脚分布

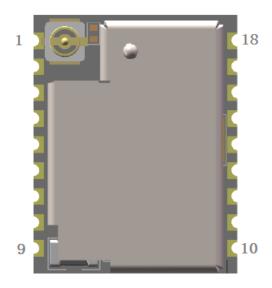


图 6.1 模块脚位分布图 (正面视图)

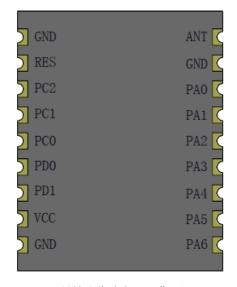


图 6.2 模块脚位分布图 (背面视图)



6.2 模块引脚定义

表 6.1 模块引脚定义

Pin No.	Pin Name	Туре	Description
1	ANT	RF	外接天线接口或四代 IPEX 天线座
2	GND	DG	电源地
3	PA0	1/0	通用 GPIO
4	PA1	1/0	SWCLK; 串行调试编程接口时钟
5	PA2	1/0	SWDIO;串行调试编程接口时钟
6	PA3	1/0	通用 GPIO
7	PA4	1/0	通用 GPIO
8	PA5	DO	PA5; UART TXD
9	PA6	DI	PA6; UART RXD
10	GND	DG	电源地
11	VCC	DV	电源 3.3V
12	PD1	1/0	通用 GPIO
13	PD0	1/0	通用 GPIO
14	PC0	1/0	通用 GPIO
15	PC1	1/0	通用 GPIO
16	PC2	1/0	通用 GPIO
17	RES	1/0	Reset 复位脚;低电平有效
18	GND	DG	电源地



7 模块尺寸

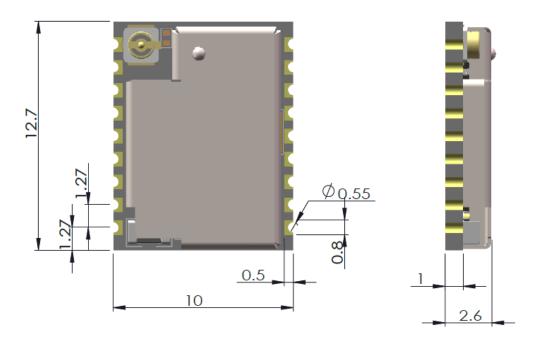


图 7.1 HM-MT2401C 带屏蔽盖模块尺寸图

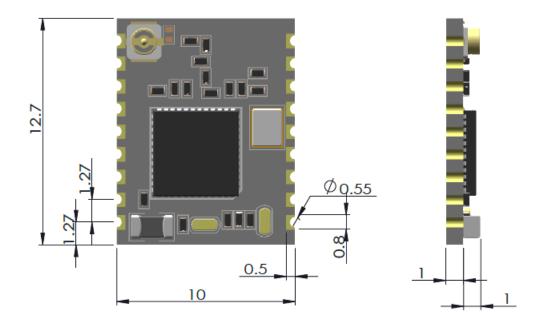
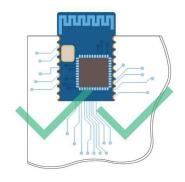


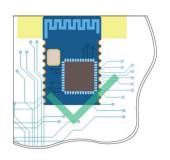
图 7.2 HM-MT2401C 不带屏蔽盖模块尺寸图



8 硬件设计注意事项

- 1. 推荐使用直流稳压电源对模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;请 注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
- 2. 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏; 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 3. 在针对模块设计供电电路时,推荐保留 30%以上余量,有利于整机长期稳定地工作;模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
- 4. 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer, 在模块接触部分的 Top Layer 铺地(全部铺铜并良好接地),走线必须靠近模块数字部分,并走线在 Bottom Layer;
- 5. 假设模块焊接或放置在 Top Layer, 在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的, 会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度;
- 6. 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度 建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 7. 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,根据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 8. 通信线若使用 5V 电平,必须使用电平转换电路;
- 9. 尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的 TTL 协议,例如: USB3.0。
- 10. 模块天线布局和走线请参考图 8.1 和图 8.2 所示。





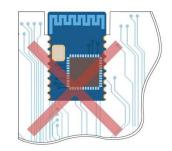


图 8.1 PCB 走线建议



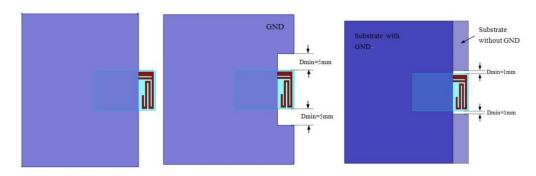


图 8.2 PCB 布局建议



9 常见问题

9.1 传输距离不理想

- 1. 当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高;地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
- 2. 海水具有极强的吸收无线电波能力, 故海边测试效果差;
- 3. 天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
- 4. 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
- 5. 室温下电源电压低于推荐值, 电压越低发射功率越小;
- 6. 使用天线与模块匹配程度较差,或天线本身品质有问题。

9.2 易损坏——异常损坏

- 请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏; 请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 2. 请确保安装使用过程中的防静电操作, 高频器件为静电敏感器件;
- 3. 请确保安装使用过程中湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

9.3 误码率太高

- 1. 附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- 2. 电源不理想也可能造成乱码, 务必保证电源的可靠性;
- 3. 延长线、馈线品质太差或太长,也会造成误码率偏高。



10 回流焊条件

1. 加热方法: 常规对流或 IR 对流;

2. 允许回流焊次数: 2次,基于以下回流焊条件(如图 10.1 所示);

3. 温度曲线:回流焊应按照下列温度曲线(如图 10.1 所示);

4. 最高温度: 245℃。

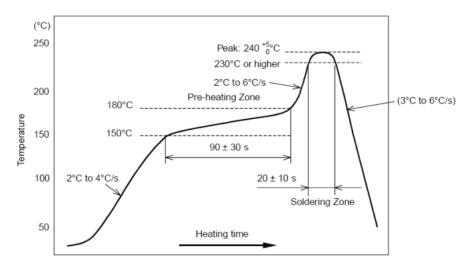


图 10.1 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)



11 静电放电警示

模块会因静电释放而被损坏,建议所有模块应在以下3个预防措施下处理:

- 1. 必须遵循防静电措施,不可以裸手拿模块。
- 2. 模块必须放置在能够预防静电的放置区。
- 3. 在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可能导致设备不符合其认证要求的值限,从而模块会更容易受到损害。



12 文档变更记录

表 12.1 文档变更记录

文档版本	变更描述	更新日期
V1.0	首次发布	2023.11.15



13 联系方式

深圳市华普微电子股份有限公司

地址:深圳市南山区西丽街道万科云城三期 8 栋 A 座 30 层

电话: +86-0755-82973805

邮箱: sales@hoperf.com

网址: http://www.hoperf.cn